PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-296352

(43) Date of publication of application: 29.10.1999

(51)Int.CI.

G06F 9/06

G06F 12/00 H01L 21/027

(21)Application number: 10-114341

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

10.04.1998

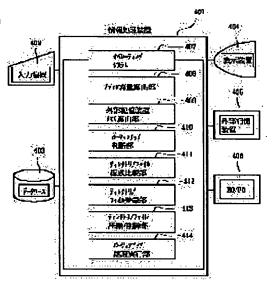
(72)Inventor: TAKANO SHIN

(54) PROCESSOR, ALIGNER AND MANUFACTURE OF DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently version up by selecting a directory or file unnecessary for version—up to be displayed when version—up is judged to be impossible, compressing or deleting it and securing necessary capacity.

SOLUTION: An external storage device memory calculating part 409 calculates the remaining memory of an external storage device 405 in an information processor 401. When the remaining memory of the device 405 is not enough for version—up as the result of a check in a version—up judging part 410, a directory/file configuration comparing part 411 compares it with the directory/file configuration of an installed media which is set in a media device 406 and the different directory/file is registered in a register file and displayed. Then, the directory/file selected on a screen is compressed/deleted in accordance with the operation of a compressing/deleting button.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-296352

(43)公開日 平成11年(1999)10月29日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ	_		
G06F	9/06	410	G06F	9/06	410B	
	12/00	501		12/00	501B	
H01L	21/027		H01L	21/30	5 0 2 Z	

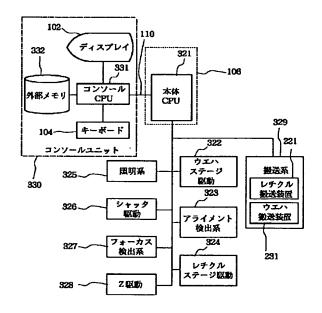
		審査請求	未請求 請求項の数6 FD (全 10 頁)		
(21)出顧番号	特願平10-114341	(71)出顧人	000001007		
			キヤノン株式会社		
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月10日	東京都大田区下丸子3丁目30番2号			
		(72)発明者	(72)発明者 高野 伸		
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ		
			ン株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 伊東 哲也 (外2名)		

(54) 【発明の名称】 処理装置、露光装置およびデバイス製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 効率的にバージョンアップが行えるようにする。

【解決手段】 情報処理手段は、駆動装置にセットされたパージョンアップ用のメディアからインストールに必要なメモリ容量を算出する手段と、外部記憶装置の残りメモリ容量とインストールに必要なメモリ容量とを比較してパージョンアップが可能か否かを判定する手段と、外部記憶装置及びメディアの所定ディレクトリにインストール又は存在するディレクトリ又はファイルとを比較して、外部記憶装置のディレクトリ又はファイルのうちメディアのそれに一致するものがないものを抽出する手段と、抽出されたディレクトリ又はファイルを表示装置上に表示して、入力装置によって表示を選択させ、パージョンアップが可能でないと判定された場合に、選択されたディレクトリ又はファイルを圧縮又は消去する手段とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示装置、入力装置、外部記憶装置、お よびメディアの駆動装置を有する情報処理手段を備えた 処理装置において、前記情報処理手段は、前記駆動装置 にセットされたバージョンアップ用のメディアからイン ストールに必要なメモリ容量を算出する手段と、前記外 部記憶装置の残りメモリ容量と前記インストールに必要 なメモリ容量とを比較してバージョンアップが可能か否 かを判定する手段と、前記外部記憶装置の所定ディレク トリにインストールされているディレクトリまたはファ 10 イルと前記メディアの所定ディレクトリに存在するディ レクトリまたはファイルとを比較して前記外部記憶装置 のディレクトリまたはファイルのうち前記メディアのデ ィレクトリまたはファイルに一致するものがないものを 抽出する手段と、抽出されたディレクトリまたはファイ ルを前記表示装置上に表示して前記入力装置によって選 択させる表示選択手段と、バージョンアップが可能でな いと判定された場合において選択されたディレクトリま たはファイルを圧縮または消去する手段とを具備すると とを特徴とする処理装置。

1

【請求項2】 前記情報処理手段は、前記抽出されたディレクトリまたはファイルを登録ファイルに登録する手段を有し、前記表示選択手段はこの登録ファイルに登録されているディレクトリまたはファイルを読み出して表示し選択させるものであることを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項3】 前記情報処理手段は、前記外部記憶装置 におけるディレクトリ構成を前記表示装置上に表示する 手段と、表示されたディレクトリまたはディレクトリ内 のファイルを選択する手段と、選択されたディレクトリ またはファイルを登録ファイルに登録する手段と、パージョンアップが可能でないと判定された場合においてこの登録ファイルに登録されているファイルの圧縮または 消去を行う手段とを有することを特徴とする請求項1または2 に記載の処理装置。

【請求項4】 前記情報処理手段は、前記入力装置により入力される不要なファイル名またはディレクトリ名を登録ファイルに登録する手段と、バージョンアップが可能でないと判定された場合においてこの登録ファイルに登録されているファイルの圧縮または消去を行う手段とを有することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかの処理装置の情報処理手段により制御されることを特徴とする露光装置。

【請求項6】 請求項5の露光装置を用い、その情報処理手段により適宜バージョンアップを行いながらデバイスを製造することを特徴とするデバイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造装置等のデバイス製造 装置やパーソナルコンピュータといった情報処理装置に おいては、バージョンアップ処理の途中で、処理装置側 の外部記憶装置のメモリ容量が不足した場合、バージョ ンアップ処理を終了してメモリ容量が足りない旨をユー ザに通知し、各ユーザが装置の外部記憶装置のメモリ容 量を十分増やしてから、再度バージョンアップ処理を行 うようにしている。

【0003】また、半導体製造装置等のバージョンアップ処理においては、データベースのバックアップ中に、外部記憶装置のメモリ容量不足でバージョンアップが終 20 了した場合は、データベースの修復に多くの時間がかか

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の処理装置におけるソフトウェアのバージョンアップ処理によれば、上述のように、バージョンアップ中に処理装置側の外部記憶装置のメモリ容量が不足するとバージョンアップを終了してメモリ容量が足りない旨を通知し、これに応じてユーザが処理装置側の外部記憶装置の不要なファイル/ディレクトリ等を消去し、十分なメモリ容別が確保したうえで再度バージョンアップ処理を行うため、効率が悪い。

【0005】また複数のユーザが操作する製造装置等では、不要なファイル等は担当者レベルでしかわからず、 やみくもにファイルを消すことができなくなり、各担当 者に不要ファイルを確認するために多くの時間がかか る。

【0006】本発明の目的は、とのような従来技術の問題点に鑑み、処理装置、露光装置およびこれを用いたデバイス製造方法において、効率的にパージョンアップが40 行えるようにすることにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、本発明では、表示装置、入力装置、外部記憶装置、およびメディアの駆動装置を有する情報処理手段を備えた処理装置において、前記情報処理手段は、前記駆動装置にセットされたバージョンアップ用のメディアからインストールに必要なメモリ容量と前記インストールに必要なメモリ容量と前記インストールに必要なメモリ容量とを比較してバージョンアップが可能か50 否かを判定する手段と、前記外部記憶装置の所定ディレ

置102、装置本体において撮像手段を介して得られる 画像情報を表示するモニタTV105、装置に対し所定 の入力を行うための操作パネル103、EWS用キーボ ード104等を含むコンソール部を備えている。図中、 107はON-OFFスイッチ、108は非常停止スイ ッチ、109は各種スイッチ、マウス等、110はLA

ンソール操作が行えるようにしてある。

N通信ケーブル、111はコンソール機能からの発熱の 排気ダクト、そして112はチャンパの排気装置であ る。半導体製造装置本体はチャンバ101の内部に設置 において選択されたディレクトリまたはファイルを圧縮 10 される。EWS用ディスプレイ102は、EL、ブラズ マ、液晶等の薄型フラットタイプのものであり、チャン バ101前面に納められ、LANケーブル110により EWS本体106と接続される。操作パネル103、キ ーポード104、モニタTV105等もチャンバ101 前面に設置し、チャンバ101前面から従来と同様のコ

> 【0012】図2は、図1の装置の内部構造を示す図で ある。同図においては、半導体製造装置としてのステッ パが示されている。図中、202はレチクル、203は ウエハであり、光源装置204から出た光束が照明光学 系205を通ってレチクル202を照明するとき、投影 レンズ206によりレチクル202上のパターンをウェ ハ203上の感光層に転写することができる。レチクル 202はレチクル202を保持、移動するためのレチク ルステージ207によって支持されている。ウエハ20 3はウエハチャック291により真空吸着された状態で 露光される。ウエハチャック291はウエハステージ2 09により各軸方向に移動可能である。レチクル202 の上側にはレチクルの位置ずれ量を検出するためのレチ クル光学系281が配置される。ウエハステージ209 の上方に、投影レンズ206に隣接してオフアクシス顕 微鏡282が配置されている。オフアクシス顕微鏡28 2は内部の基準マークとウエハ203上のアライメント マークとの相対位置検出を行うのが主たる役割である。 【0013】また、これらステッパ本体に隣接して周辺 装置であるレチクルライブラリ220やウエハキャリア エレベータ230が配置され、必要なレチクルやウエハ はレチクル搬送装置221およびウエハ搬送装置231 によってステッパ本体に搬送される。

> 【0014】チャンパ101は、主に空気の温度調節を 行う空調機室210および微小異物をろ過し、清浄空気 の均一な流れを形成するフィルタボックス213、また 装置環境を外部と遮断するブース214で構成されてい る。チャンバ101内では、空調機室210内にある冷 却器215および再熱ヒータ216により温度調節され た空気が、送風機217によりエアフィルタ gを介して ブース214内に供給される。このブース214に供給 された空気はリターン口raより再度空調機室210に 取り込まれチャンパ101内を循環する。通常、とのチ

クトリにインストールされているディレクトリまたはフ ァイル(モジュール)と前記メディアの所定ディレクト リに存在するディレクトリまたはファイル(モジュー ル)とを比較して前記外部記憶装置のディレクトリまた はファイルのうち前記メディアのディレクトリまたはフ ァイルに一致するものがないものを抽出する手段と、抽 出されたディレクトリまたはファイルを前記表示装置上 に表示して前記入力装置によって選択させる表示選択手 段と、バージョンアップが可能でないと判定された場合 または消去する手段とを具備することを特徴とする。

【0008】これによれば、バージョンアップが可能で ないと判定された場合、表示選択手段によって表示され るバージョンアップに不要なディレクトリまたはファイ ルから不要なものを選択してそれを圧縮または削除させ て必要な容量を確保すればよいため、バージョンアップ 処理が効率的に行われる。

【0009】前記情報処理手段は、前記抽出されたディ レクトリまたはファイルを登録ファイルに登録する手段 を有し、前記表示選択手段はとの登録ファイルに登録さ れているディレクトリまたはファイルを読み出して表示 し選択させることができる。また、前記情報処理手段 は、前記外部記憶装置におけるディレクトリ構成を前記 表示装置上に表示する手段と、表示されたディレクトリ またはディレクトリ内のファイルを選択する手段と、選 択されたディレクトリまたはファイルを登録ファイルに 登録する手段と、バージョンアップが可能でないと判定 された場合においてとの登録ファイルに登録されている ファイルの圧縮または消去を行う手段とを有してもよ い。さらに前記情報処理手段は、前記入力装置により入 30 力される不要なファイル名またはディレクトリ名を登録 ファイルに登録する手段と、バージョンアップが可能で ないと判定された場合においてとの登録ファイルに登録 されているファイルの圧縮または消去を行う手段とを有 してもよい。

【0010】また、本発明の露光装置は、このような処 理装置の情報処理手段により制御されることを特徴とす る。また、本発明のデバイス製造方法は、このような露 光装置を用い、その情報処理手段により適宜バージョン アップを行いながらデバイスを製造することを特徴とす 40

[0011]

【実施例】図1は、本発明の一実施例に係る半導体製造 装置の外観を示す斜視図である。との半導体製造装置 は、ウィンドウシステムを有し、操作パネル部のスイッ チ部を操作して運転される。同図に示すように、との半 導体製造装置は、装置本体の環境温度制御を行う温調チ ャンバ101、その内部に配置され、装置本体の制御を 行うCPUを有するEWS本体106、ならびに、装置 における所定の情報を表示するEWS用ディスプレイ装 50 ャンバ101は厳密には完全な循環系ではなく、ブース

214内を常時陽圧に保つため、循環空気量の約1割の ブース214外の空気を、空調機室210に設けられた 外気導入口oaより送風機を介して導入している。この ようにしてチャンバ101は本装置の置かれる環境温度 を一定に保ち、かつ空気を洗浄に保つことを可能として いる。

【0015】また、光源装置204には超高圧水銀灯の 冷却やレーザ異常時の有毒ガス発生に備えて吸気口sa と排気口 e a が設けられ、ブース214内の空気の一部 が光源装置204を経由し、空調機室210に備えられ 10 た専用の排気ファンを介して工場設備に強制排気されて いる。また、空気中の化学物質を除去するための化学吸 着フィルタcfを、空調機室210の外気導入口oaお よびリターン囗raにそれぞれ接続して備えている。

【0016】図3は、図1の装置の電気回路構成を示す ブロック図である。同図において、321は装置全体の 制御を司る、前記EWS本体106に内蔵された本体C PUであり、マイクロコンピュータまたはミニコンピュ ータ等の中央演算装置からなる。322はウエハステー ジ駆動装置、323は前記オフアクシス顕微鏡282等 20 のアライメント検出系、324はレチクルステージ駆動 装置、325は前記光源装置204等の照明系、326 はシャッタ駆動装置、327はフォーカス検出系、32 8は2駆動装置であり、これらは、本体CPU321に より制御されている。329は前記レチクル搬送装置2 21、ウエハ搬送装置231等の搬送系である。330 は前記ディスプレイ102、キーボード104、グラフ ィックボード等を有するコンソールユニットであり、本 体CPU321にとの露光装置の動作に関する各種のコ ちオペレータとの間で情報の授受を行うためのものであ る。332は、例えばハードディスクのような外部メモ リであり、内部にデータベースが構築されており、各種 パラメータおよびその管理データ、ならびにオペレータ のグループ等が記録されている。

【0017】図4は、この半導体製造装置の情報処理装 置部分の構成を示すブロック図である。この部分は、同 図に示すように、情報処理装置401、キーボード等の 入力装置402、各種パラメータおよびその管理データ 等が記録されているデータベース403、CRT等の表 40 示装置404、外部記憶装置405、MO(光磁気ディ スク) / F D (フロッピーディスク) 等のメディア装置 406によって構成される。

【0018】情報処理装置401は、半導体製造装置用 オペレーティングシステム407、インストールメディ アの容量を算出するメディア容量算出部408、外部記 憶装置の残メモリを算出する外部記憶装置メモリ算出部 409、バージョンアップが可能か否かを判断するバー ジョンアップ判断部410、ディレクトリ/ファイル構 成を比較するディレクトリ/ファイル構成比較部41

1、前記ディレクトリ/ファイル構成の比較から、異な

るディレクトリ/ファイルを登録するディレクトリ/フ ァイル登録部412、選択されたディレクトリ/ファイ ルの圧縮/削除処理を行うディレクトリ/ファイル圧縮 **/削除部413、バージョンアップ処理を行うバージョ** ンアップ処理実行部414を有する。

【0019】半導体製造装置用オペレーティングシステ ム407は、メディア容量算出部408ないしバージョ ンアップ処理実行部414の各部(408~414)の 処理をコントロールする。メディア容量算出部408 は、MO/FD等のメディア装置406にセットされて いるメディア容量を算出し、その結果をオペレーティン グシステム407へ通知する。外部記憶装置メモリ算出 部409は、情報処理装置401が有する外部記憶装置 405の現在の空き容量を算出し、その結果をオペレー ティングシステム407へ通知する。

【0020】バージョンアップ判断部410は、オペレ ーティングシステム407で管理されているメディア容 量算出部408で算出したメディアの容量と、外部記憶 装置メモリ算出部409で算出した情報処理装置401 が有する外部記憶装置405の現在の空き容量の情報か ら、MO/FD等のメディア装置406にセットされて いるメディアによる情報処理装置401のバージョンア ップが可能か否かの判断を、オペレーティングシステム 407へ通知する。

【0021】ディレクトリノファイル構成比較部411 は、処理装置401が有する外部記憶装置405と、イ ンストール用のメディアがセットされているMO/FD 装置等のメディア装置406のメディアのディレクトリ マンドやパラメータを与えるためのものである。すなわ 30 /ファイル構成とを比較し、双方で一致しないディレク トリ/ファイル等が検索されれば、それらの情報をディ レクトリ/ファイル登録部412へ通知する。ディレク トリ/ファイル登録部412は、ディレクトリ/ファイ ル構成比較部411で検索された情報を受け取り、後述 する図8の登録ファイルに登録する。

> 【0022】ディレクトリ/ファイル圧縮/削除部41 3は、ディレクトリ/ファイル登録部412で登録され たファイルを読み込み、その情報を表示装置404で表 示する。そして表示されたディレクトリ/ファイルの選 択、およびその選択されたディレクトリ/ファイルにつ いての圧縮/削除のどちらかの選択に応じて、ディレク トリ/ファイル登録部412で登録されたディレクトリ /ファイルを圧縮または削除する。

【0023】バージョンアップ処理実行部414は、デ ィレクトリ/ファイル圧縮/削除部413でディレクト リ/ファイルを圧縮または削除することにより情報処理 装置401が有する外部記憶装置405のメモリが増え ると、再度バージョンアップ判断部410でバージョン アップ可能か否かを再判定するので、その結果バージョ 50 ンアップが可能ならばバージョンアップ処理を実行す

(5)

る。

【0024】図5は、ディレクトリ/ファイル構成比較 部411の処理における、処理装置401が有する外部 記憶装置405と、MO/FD装置等のメディア装置4 06にセットされているメディアとのディレクトリ/フ ァイルの比較結果を、表示装置404上に表示した様子 を示す図である。同図において、501はディレクトリ 表示領域、502はファイル表示領域である。ディレク トリ表示領域501に表示されているディレクトリを選 択した場合、選択したディレクトリ内のファイルがファ 10 イル表示領域502に表示される。503はファイル表 示領域502の選択されたファイルを圧縮するための圧 縮ボタン、504はファイル表示領域502の選択され たファイルを削除するための削除ボタン、505はファ イル表示領域502に表示されているファイル全てを選 択状態にするための全選択ボタンである。 なお、図5は との全選択ボタン505を押した時の状態を示す。50 6はディレクトリ/ファイル登録部412で登録されて いる図8の登録ファイルを読み込み、登録されているデ ィレクトリをディレクトリ表示領域501にそれぞれ表 20 理を終了する。 示するための登録ファイル(ディレクトリ)ボタンであ る。これによって表示されているディレクトリのいずれ かを選択することにより、選択されたディレクトリ内の ファイルをファイル表示領域502に表示することがで きる。なお、図5は、登録ファイル(ディレクトリ)ボ タン506を押し、ディレクトリ表示領域501内の2 行目のディレクトリを選択した時の状態を示す。507 はディレクトリ/ファイル登録部412で登録されてい る図8の登録ファイルを読み込み、登録されているファ イルをファイル表示領域502にそれぞれ表示させるた 30 めの登録ファイル (ファイル) ボタンである。

7

【0025】508は処理装置401が有する外部記憶 装置405内のディレクトリ構成をディレクトリ表示領 域501に表示させるためのディレクトリ構成表示ボタ ンである。509はパージョンアップスタートボタンで あり、前述の不一致情報の圧縮/削除によって外部記憶 装置405の容量を増やした後にこのボタンが押される と、バージョンアップ判断部410はバージョンアップ が行えるかどうかを判断し、行えるならバージョンアッ プを開始し、メモリ容量が不足でパージョンアップが行 40 えない場合はエラーを表示して、図5の状態に戻る。5 10は図5のディレクトリ/ファイル表示ウィンドウを 終了させるための終了ボタンである。511は表示され たディレクトリ/ファイル情報が表示領域501、50 2に収まらない場合に領域をスクロールさせるスクロー ルバーである。512は登録ボタンである。ディレクト リ構成表示ボタン508を操作することによってディレ クトリ/ファイル表示領域501および502に、情報 処理装置401が有する外部記憶装置405内のディレ

ファイルを選択して登録ボタン512を押すことによ り、後述する図8の登録ファイルに、選択されたディレ クトリ/ファイルが登録される。

【0026】図6はこの半導体製造装置におけるバージ ョンアップ処理制御を示すフローチャートである。同図 に示すように、情報処理装置401に接続されているM O/FD装置等のメディア装置406にインストールメ ディアをセットし、バージョンアップ処理を開始すると (ステップS101)、情報処理装置401はメディア 容量算出部408でインストールメディア容量を算出す る(ステップS102)。次に、外部記憶装置メモリ算 出部409において情報処理装置401が有する外部記 **憶装置405の残りメモリを算出し(ステップS10** 3)、メディア容量算出部408と、外部記憶装置算出 部409で算出したデータを、バージョンアップ判断部 410でチェックし (ステップS104)、外部記憶装 置405の残りメモリがパージョンアップ可能なメモリ 容量であれば、バージョンアップ処理実行部414でバ ージョンアップ処理を実行して(ステップS110)処

【0027】一方、バージョンアップ判断部410での チェック結果、外部記憶装置405の残りメモリがバー ジョンアップ不可能なメモリ容量であれば、ディレクト リ/ファイル構成比較部411で、外部記憶装置405 と、メディア装置406にセットされているインストー ルメディアのディレクトリ/ファイル構成とを比較して (ステップS105)、異なるディレクトリ/ファイル を図8の登録ファイルに登録し(ステップS106)、 図5の画面を表示する (ステップS107)。 そしてと の画面上で選択されたディレクトリ/ファイルを、圧縮 ボタン/削除ボタン503、504の操作に応じて各々 圧縮/削除し (ステップS108)、バージョンアップ スタートボタン509が押されると、再度バージョンア ップ処理判断部410でバージョンアップ可能か否かを 判断し、ステップS104以降の処理手順を繰り返す。 【0028】なお、異なるディレクトリノファイルを圧 縮/削除してもバージョンアップ可能なメモリ容量を確 保できない場合は、図5の画面でディレクトリ構成表示 ボタン508を操作することにより、外部記憶装置40 5内部のディレクトリ構成(ファイルを含む)を表示さ せ、登録ファイルに登録されていないディレクトリ/フ ァイル内で、更に必要の無いディレクトリ/ファイルを 選択し、ステップS108以降の処理手順を繰り返す。 ステップS109において終了ポタン510を押すと、 バージョンアップ処理を実行せずに処理を終了する。 【0029】図7は外部記憶装置405のディレクトリ 構成と、インストールメディア内のディレクトリ構成を 例示する図であり、701は情報処理装置401側の外 部記憶装置405のディレクトリ構成、702はインス クトリ/ファイルが表示され、その中のディレクトリ/ 50 トールメディア内のディレクトリ構成である。

【0030】図8は、情報処理装置401側の外部記憶装置405のディレクトリ構成と、インストールメディア内のディレクトリ構成との比較処理において、異なるディレクトリ/ファイルを登録したファイルの内容を例示する図である。行頭の"D:"は、その行に示されているディレクトリ自体がインストールメディアに存在しないこと、つまりユーザが勝手に作成したものであることを意味し、図6のステップS107の処理において図5の表示領域501に表示される。また"F:"は、その行に示されているファイル自体がインストールメディのアに存在しないこと、つまりユーザが勝手に作成したものであることを意味し、図6のステップS107の処理において図5の表示領域502に表示される。

【0031】なお、ウィンドウシステムをもたない処理 装置の場合でも、ウィンドウから選択する処理を除け ば、同等の処理を行うととができる。

【0032】次に、上述した半導体製造装置を利用する ことができるデバイス製造例について説明する。 図9は 微小デバイス(ICやLSI等の半導体チップ、液晶パ ネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等)の 20 製造のフローを示す。ステップ31(回路設計)ではデ バイスのパターン設計を行う。ステップ32(マスク製 作)では設計したパターンを形成したマスクを製作す る。一方、ステップ33(ウエハ製造)ではシリコンや ガラス等の材料を用いてウエハを製造する。ステップ3 4 (ウエハプロセス)は前工程と呼ばれ、上記用意した マスクとウエハを用いて、リソグラフィ技術によってウ エハ上に実際の回路を形成する。次のステップ35(組 み立て)は後工程と呼ばれ、ステップ34によって作製 されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、 アッセンブリ工程(ダイシング、ボンディング)、バッ ケージング工程(チップ封入)等の工程を含む。ステッ プ36(検査)ではステップ35で作製された半導体デ バイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行 う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、これ が出荷(ステップ37)される。

【0033】図10は上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す。ステップ41(酸化)ではウエハの表面を酸化させる。ステップ42(CVD)ではウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ43(電極形成)ではウエハ 40上に電極を蒸着によって形成する。ステップ44(イオン打込み)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ45(レジスト処理)ではウエハにレジストを塗布する。ステップ46(露光)では上記説明した露光装置または露光方法によってマスクの回路パターンをウエハの複数のショット領域に並べて焼付露光する。ステップ47(現像)では露光したウエハを現像する。ステップ47(現像)では露光したウエハを現像する。ステップ48(エッチング)では現像したレジスト像以外の部分を削り取る。ステップ49(レジスト剥離)ではエッチング

デップを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に 回路パターンが形成される。

【0034】これによれば、従来は製造が難しかった大 型のデバイスを低コストで製造することができる。

[0035]

(6)

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、バージョンアップ時に外部記憶装置がメモリ容量不足になった場合、表示選択手段により表示されるバージョンアップには不必要なディレクトリまたはファイルから不要なものを選択してそれを圧縮または削除させて必要な容量を確保すればよいため、バージョンアップ処理を中断することなく円滑に行うことができる。

【0036】また、事前に不要なディレクトリまたはファイルを登録ファイルに登録しておき、あるいはまた、表示されたディレクトリまたはディレクトリ内のファイルから不要なディレクトリまたはファイル名を選択して登録しておくことにより、バージョンアップが可能でないと判定された場合はこれらを圧縮または消去して外部記憶装置のメモリ容量を増やし、バージョンアップ処理を中断することなく、円滑に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係わる半導体製造装置の 概略構成図である。

【図2】 図1の装置の内部構造を示す図である。

【図3】 図1の装置の電気回路構成を示すブロック図である。

【図4】 図1の装置の情報処理装置部分の構成を示すブロック図である。

【図5】 図4の構成におけるディレクトリ/ファイル 30 の比較結果を表示した様子を示す図である。

【図6】 図4の構成におけるバージョンアップ処理制 御を示すフローチャートである。

【図7】 図4の構成における処理装置側の持つ外部記憶装置のディレクトリ構成と、インストールメディア内のディレクトリ構成を示した図である。

【図8】 図4の構成における処理装置側の持つ外部記憶装置のディレクトリ構成と、インストールメディア内のディレクトリ構成の比較処理において、異なるディレクトリ/ファイルの登録を例示する図である。

40 【図9】 本発明の装置または方法を用いることができるデバイス製造例を示すフローチャートである。

【図10】 図9におけるウエハブロセスの詳細なフローを示すフローチャートである。

【符号の説明】

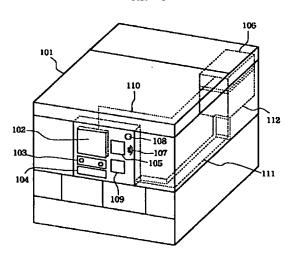
露光方法によってマスクの回路パターンをウエハの複数 101:温調チャンパ、102:EWS用ディスプレイのショット領域に並べて焼付露光する。ステップ47 装置、103:操作パネル、104:EWS用キーボー(現像)では露光したウエハを現像する。ステップ48 ド、105:モニタTV、106:EWS本体、10 7:ON-OFFスイッチ、108:非常停止スイッり取る。ステップ49 (レジスト剥離)ではエッチング チ、109:各種スイッチ、マウス等、110:LANが済んで不要となったレジストを取り除く。これらのス 50 通信ケーブル、111:排気ダクト、112:排気装

11

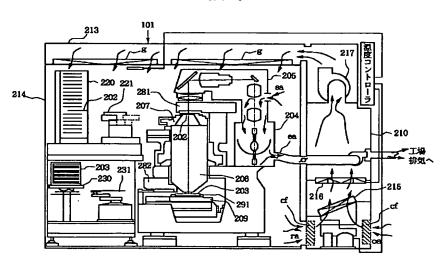
*置、405:外部記憶装置、406:メディア装置、501:ディレクトリ表示領域、502:ファイル表示領域、503:圧縮ボタン、504:削除ボタン、505:全選択ボタン、506:登録ファイル(ディレクトリ)ボタン、507:登録ファイル(ファイル)ボタン、508:ディレクトリ構成表示ボタン、509:バージョンアップスタートボタン、510:終了ボタン、511:スクロールバー、512:登録ボタン、g:エアフィルタ、cf:化学吸着フィルタ、oa:外気導入) 口、ra:リターン口。

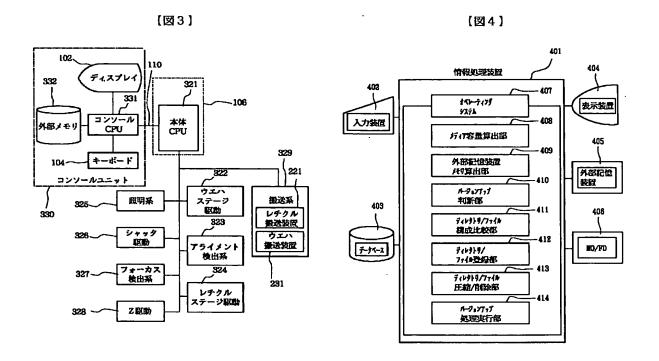
12

【図1】

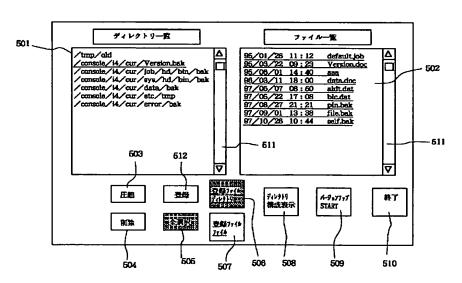


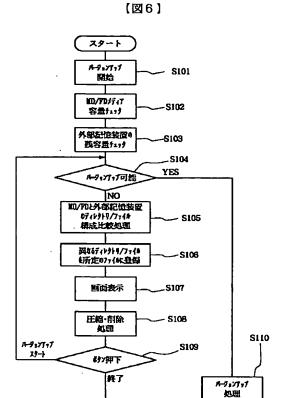
【図2】





【図5】

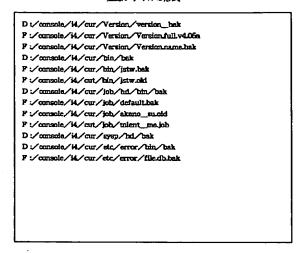




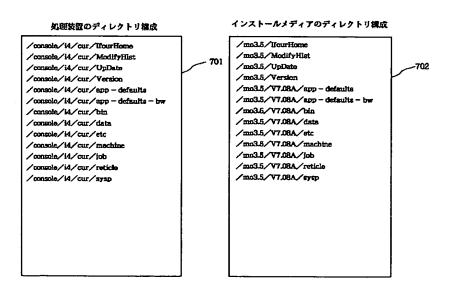
エンド

[図8]

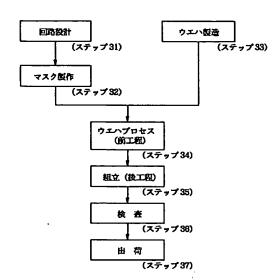
登録ファイルの形式



【図7】

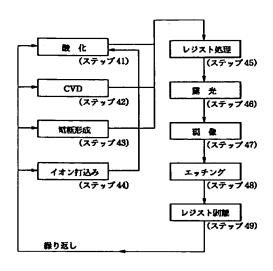






半導体デバイス製造フロー

【図10】



ウエハプロセス